



FusRock® FDM Printing Material Technical Data Sheet

Data / Revised: 07.2023 Version No: 5.0

FusForce™ PC/ABS

PC/ABS 共混合金 3D 打印材料

产品亮点

Product Advantages

FusForce™ PC/ABS 是一款专门为 3D 打印开发的 PC/ABS 共混材料,具有 ABS 材料的易成型性和 PC 的机械性、冲击强度和耐温等性质。

产品介绍

Product Description

FusForce™ PC/ABS 具有良好的流动性,在和 ABS 相似的打印参数条件下就能轻松成型。其打印的制件在 Z 轴方向拉伸强度接近 35MPa,热变形温度可达 100℃。同时该材料保留了 ABS 易喷漆、易表面电镀的特性、具有广泛的应用场景。

产品详情

Available

颜色 Color: 纯色 Natural/ 黑色 Black

线径 Diameter: 1.75mm 净重 Net Weight: 1KG

物性表

Material Properties

测试项目	测试方法	典型值	
Property	Testing method	Typical value	
密度	ICO 1102	100/3	
Density	ISO 1183	1.08 g/cm³	
玻璃化转变温度	ISO 11357	110°C	





		Fushock Co., Ltd.
Glass transition temperature		
熔融指数	250°C, 2.16kg	4 g/10min
Melt index		
热变形温度	ISO 75: Method A	102℃ (1.8MPa)
Determination of temperature	ISO 75: Method B	106℃ (0.45MPa)
拉伸屈服强度 (X-Y)		40.10±0.14MPa
Tensile yield strength	ISO 527	
屈服伸长率(X-Y)		3.06±0.30%
Yield elongation		
拉伸断裂强度 (X-Y)		35.46±0.33MPa
Tensile breaking strength		
断裂伸长率(X-Y)		23.50±4.51%
Elongation at break		
杨氏模量(X-Y)		2158.94±102.95MPa
Young's Modulus		
拉伸断裂强度 (Z)		35.18±0.61MPa
Tensile breaking strength	ISO 527	
杨氏模量 (Z)		2150.35±110.56MPa
Young's Modulus		
断裂伸长率 (Z)		2.67±0.47%
Elongation at break		
弯曲强度 (X-Y)		67.79±0.47MPa
Bending strength	ISO 178	
弯曲模量(X-Y)		2041.17±25.67MPa
Bending Modulus		
缺口冲击强度(X-Y)	ISO 179	19.90±1.65KJ/ ㎡
Charpy impact strength		

试样打印参数: 喷嘴大小 0.4mm,喷嘴温度 250°C,底板加热 110°C,打印速度 50mm/s,填充率 100%,填充角度±45° Specimens printed under the following conditions: Nozzle size 0.4mm,Nozzle temp 250°C,Bed temp 110°C,Print speed 50mm/s,Infill 100%,Infill angle ±45°



建议打印参数

Recommended printing conditions

喷头温度 Nozzle temperature	250-270°C	
建议喷嘴大小	≥0.2 mm	
Recommended nozzle diameter		
建议底板材质	玻璃、PEI 膜或 PC 膜	
Recommended build surface	Glass、PEI Film or PC Film	
底板温度	100-110°C	
Build plate temperature		
Raft 间距	0.0	
Raft separation distance	0.2mm	
冷却风扇	Off	
Cooling fan speed		
打印速度	30-120 mm/s	
Print speed		
回抽距离	1.5	
Retraction distance	1–5 mm	
回抽速度	1800-3600 mm/min	
Retraction speed		
建议支撑材料	FusFree™ S-Multi Quick Remove Support	
Recommended Support Material		
<u> </u>		

其他建议:

Additional Suggestions:

- 1. PC/ABS 材料在打印过程中需要有较高的环境温度来帮助释放零件成型过程中的残余应力,在打印过程中请将打印机保持封闭状态,可以有效避免打印零件出现翘曲和开裂现象。如果设备具有加热腔功能,建议将加热腔温度设置在 60-80℃ 之间。
- 2. 长期打开包装后的 PC/ABS 线材,如打印过程中发现打印质量下降,请将线材置于 70-80 ℃条件下干燥 4-6h。
- 3. 建议在 PC/ABS 打印时将打印机放置在通风环境中。



